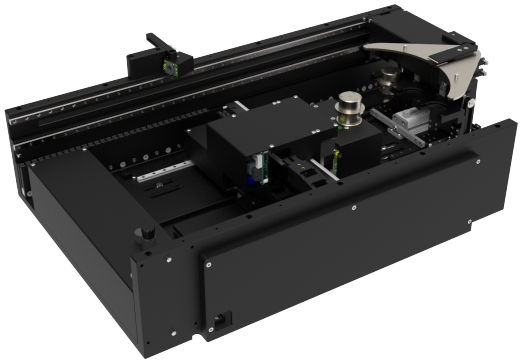
Häcker Automation GmbH
Inselsbergstraße 17
99880 Waltershausen / OT
Schwarzhausen

mikromontage.shop

Beratung: +49 (0)36259 300 99
Support: +49 (0)36259 300 711
E-Mail: contact@haecker-automation.com



FEEDING EQUIPMENT DIE EJECT UNIT

Artikelnummer: S3-0097
69.000,00 € exkl. MwSt.

Kategorien: Materialzuführung, Module

BESCHREIBUNG

Die Die Eject Unit dient zum Laden von Wafern und dem Lösen von Bauteilen aus dem Wafer-Verbund, um diese der Maschine zur Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Die auf der Folie fixierten Bauteile werden mit einem Needle Vacuum System gelöst und somit vereinzelt.

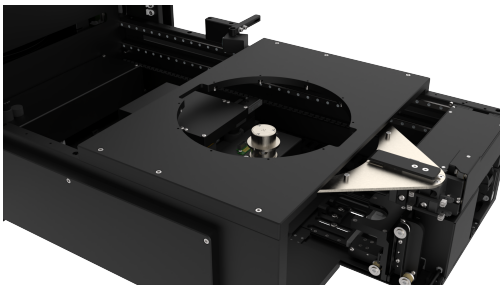
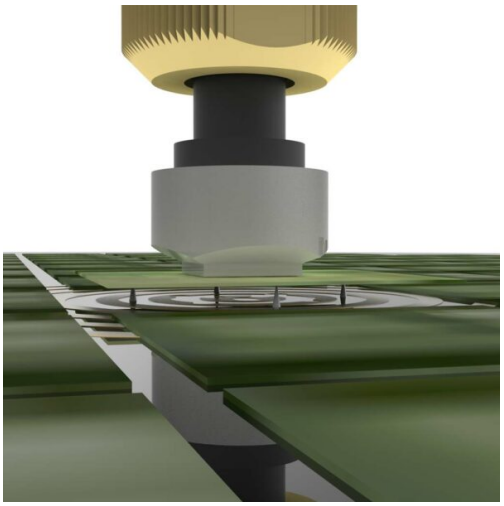
Die Die Eject Unit kann Wafer in Größen von 4" bis 8" verarbeiten.

Das Modul lädt automatisiert Wafer, die in einem Bereitstellungssystem zur Verfügung gestellt werden. Als Bereitstellungssystem kann zwischen einem lasersicheren Einzelwafereinzug oder einem automatischen, lasersicheren Waferwechsler gewählt werden. Diese sind separat erhältlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen in mm (B x T x H)	363,5 x 594 x 151
Gewicht in kg	16,7
Max. Wafergröße in Zoll / mm	8 / 200
Spannung in V	24
Max. Stromstärke in A	5
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet , UNICAN

Häcker Automation GmH
Inselsbergstraße 17
99880 Waltershausen / OT
Schwarzhausen

mikromontage.shop

Beratung: +49 (0)36259 300 99
Support: +49 (0)36259 300 711
E-Mail: contact@haecker-automation.com